

編集後記

非常に速いスピードで技術進化が進む自動車業界は現在、「100年に一度」の大変革期と言われています。そのような状況の中、自動車部品各社は企業間アライアンスやM&A、また異業種からの自動車分野への参入も相次いでいます。

このような環境変化を踏まえ、今回の特集テーマを「基盤技術」としました。本号を通じて、デンソーが取り組んでいる先進安全や電動化を下支えする技術開発への取組みをご理解いただければ幸いです。

最後に、大変お忙しい中、特別寄稿をご執筆下さいました大阪大学大学院基礎工学研究科 松林伸幸教授に深く感謝いたします。また、基盤技術に向けた幅広い技術論文を査読し、デザインや構成に多大なる尽力を頂きました松村副委員長をはじめとする各編集委員および事務局各位、論文をご執筆頂きました皆様、表紙や口絵、巻頭言をはじめとする構成刷新に尽力頂きました広報・渉外部ブランド推進室各位に心から感謝の意を記しまして、編集後記とさせて頂きたいと思えます。

センサ&セミコンダクタ実装開発部 部長 植田 展正

デザイン後記

特集内容について、より興味関心を持って頂きたいという思いから、今号より、巻頭言を大きく構成し直しました。

イメージグラフィックや、説明図を使用するなど、読みやすくなるよう工夫しています。

表紙と口絵では、基盤技術があるからこそ、つながるモビリティ社会が実現していく、ということを表現しています。

このテクニカルレビューをきっかけに、デンソーのモビリティ社会実現にむけた挑戦に注目していただけますと幸いです。

広報・渉外部 田中 淳, 平良 奈緒子

テクニカルレビュー編集委員会

委員長	植田 展正 (センサ&セミコンダクタ実装開発部)	委員	林 喜隆 (シャシーコントロール機器部)
副委員長	松村 靖 (モビリティシステム統括部)		鈴木 信 (生産技術研究開発部)
副委員長	塩屋 浩司 (計測技術部)		塩谷 武司 (AI研究部)
			青木 豊 (先進モビリティシステム開発部)
委員	河村 秀樹 (エレクトリフィケーションシステム開発部)		佐々木 啓次 (材料技術部)
	池田 哲見 (基盤ハード開発部)		小野田 隆 (知的財産部)
	伊東 丈洋 (ディーゼル噴射技術部)	顧問	田中 稔 (生産技術研究開発部)
	古川 忠男 (サーマルエレクトロニクス開発部)	事務局	鬼丸 貞久 (技術開発推進部)

DENSO TECHNICAL REVIEW 2018 Vol.23

2018年11月30日発行

発行所 株式会社デンソー 〒448-8661 刈谷市昭和町1-1 発行人 技術開発推進部 野畑 嘉也
編集人 デンソーテクニカルレビュー 電話 0566-25-5942 FAX 0566-25-4953 印刷所 原啓印刷株式会社